



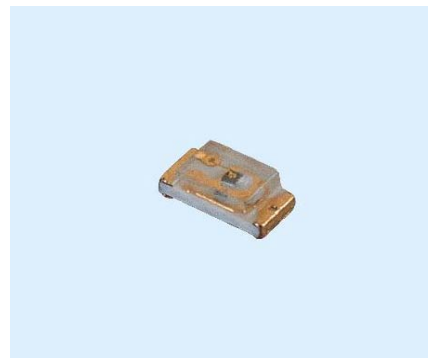
Technical Data Sheet

0603 Package Chip LED (0.6 mm Height)

19-213/GHC-XS1T1N/3T

Features

- Package in 8mm tape on 7" diameter reel.
- Compatible with automatic placement equipment.
- Compatible with infrared and vapor phase reflow solder process.
- Mono-color type.
- Pb-free.
- RoHS refer to SMD B type SGS report



Descriptions

- The 19-213 SMD Taping is much smaller than lead frame type components, thus enable smaller board size, higher packing density, reduced storage space and finally smaller equipment to be obtained.
- Besides, lightweight makes them ideal for miniature applications. etc.

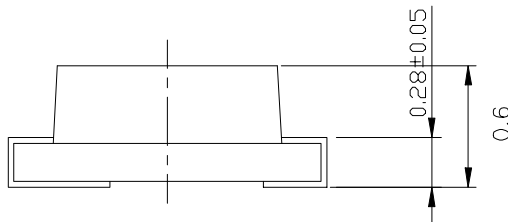
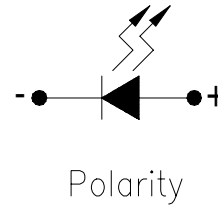
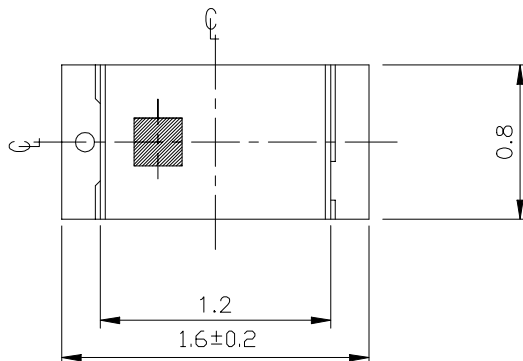
Applications

- Automotive: backlighting in dashboard and switch.
- Telecommunication: indicator and backlighting in telephone and fax.
- Flat backlight for LCD, switch and symbol.
- General use.

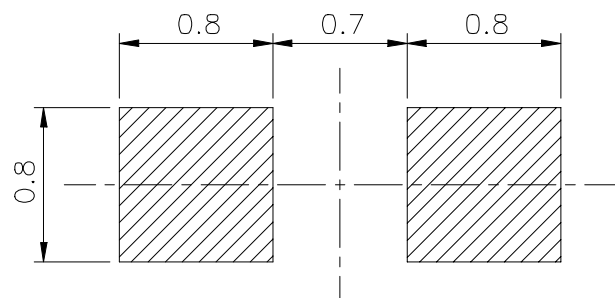
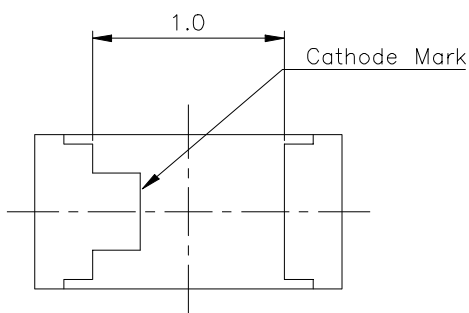
Device Selection Guide

Part No.	Chip		Lens Color
	Material	Emitted Color	
19-213/GHC-AS1T1N/3T	InGaN	Brilliant Green	Water Clear

Package Outline Dimensions



For reflow soldering (Propose)



Note: The tolerances unless mentioned is $\pm 0.1\text{mm}$, Unit = mm

Absolute Maximum Ratings (Ta=25°C)

Parameter	Symbol	Rating	Unit
Reverse Voltage	V _R	5	V
Forward Current	I _F	25	mA
Operating Temperature	T _{opr}	-40 ~ +85	°C
Storage Temperature	T _{stg}	-40~ +90	°C
Electrostatic Discharge	ESD	150	V
Power Dissipation	P _d	110	mW
Peak Forward Current (Duty 1/10 @1KHz)	I _{FP}	100	mA
Soldering Temperature	T _{sol}	Reflow Soldering:260 °C for 10 sec Hand Soldering:350°C for 3 sec	°C

Electro-Optical Characteristics (Ta=25°C)

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Condition
Luminous Intensity	I _V	180	----	360	mcd	I _F =20mA
Viewing Angle	2 θ 1/2	-----	120	-----	deg	
Peak Wavelength	λ _p	-----	518	-----	nm	
Dominant Wavelength	λ _d	515	-----	530	nm	
Spectrum Radiation Bandwidth	△ λ	-----	35	-----	nm	
Forward Voltage	V _F	2.70	-----	3.70	V	V _R =5V
Reverse Current	I _R	-----	-----	50	μ A	

Notes:

- 1.Tolerance of Luminous Intensity ±10%
- 2.Tolerance of Dominant Wavelength ±1nm
- 3.Tolerance of Forward Voltage ±0.1V

19-213/GHC-XS1T1N/3T
Bin Range Of Dom. Wavelength

Group	Bin	Min	Max	Unit	Condition
X	W	515	520	nm	I _F =20mA
	X	520	525		
	Y	525	530		

Bin Range Of Luminous Intensity

Bin	Min	Max	Unit	Condition
S1	180	225	mcd	I _F =20mA
S2	225	285		
T1	285	360		

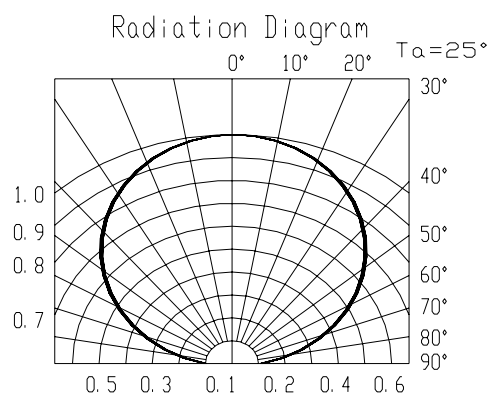
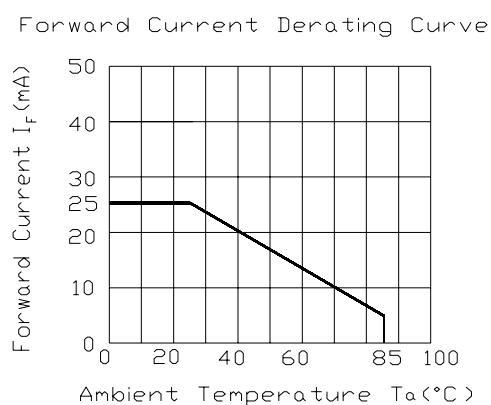
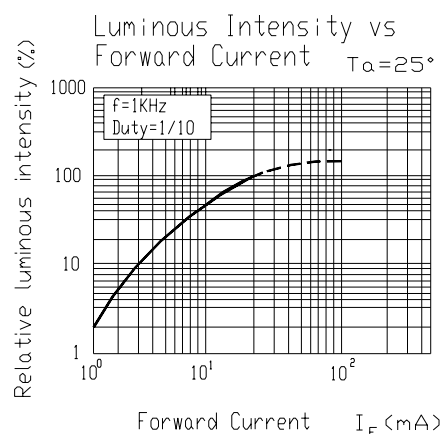
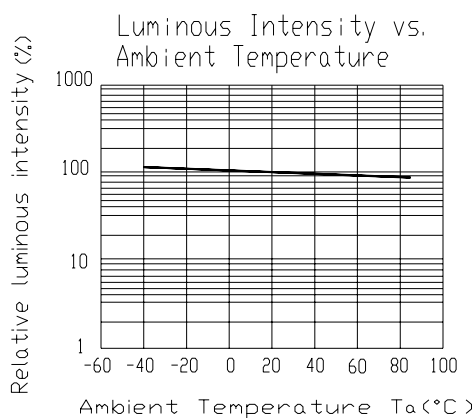
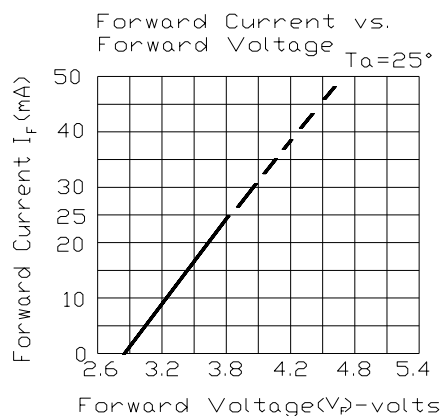
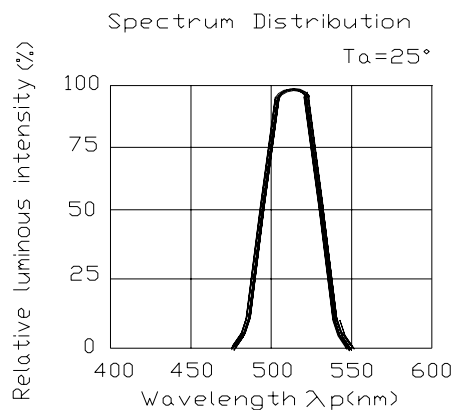
Bin Range Of Forward Voltage

Group	Bin	Min	Max	Unit	Condition
N	10	2.70	2.90	V	I _F =20mA
	11	2.90	3.10		
	12	3.10	3.30		
	13	3.30	3.50		
	14	3.50	3.70		

Notes:

- 1.Tolerance of Luminous Intensity $\pm 10\%$
- 2.Tolerance of Dominant Wavelength $\pm 1\text{nm}$
- 3.Tolerance of Forward Voltage $\pm 0.1\text{V}$

Typical Electro-Optical Characteristics Curves

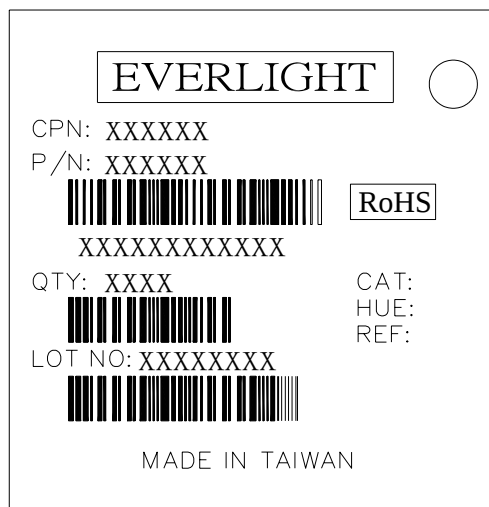


Label explanation

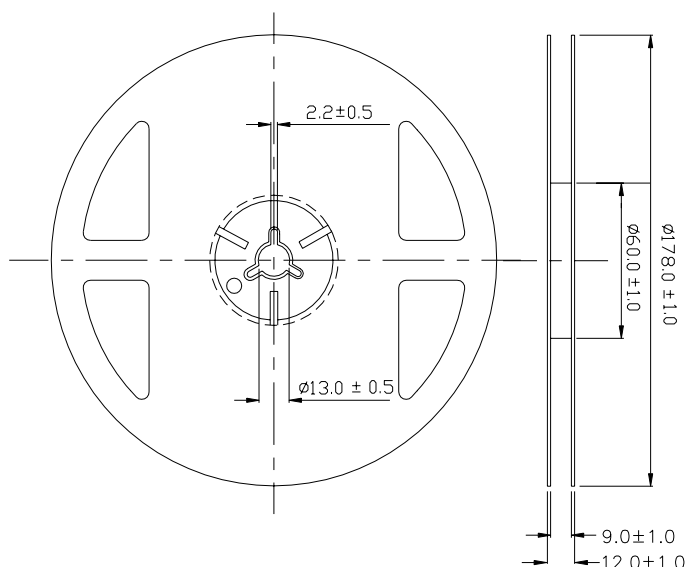
CAT: Luminous Intensity Rank

HUE: Dom. Wavelength Rank

REF: Forward Voltage Rank



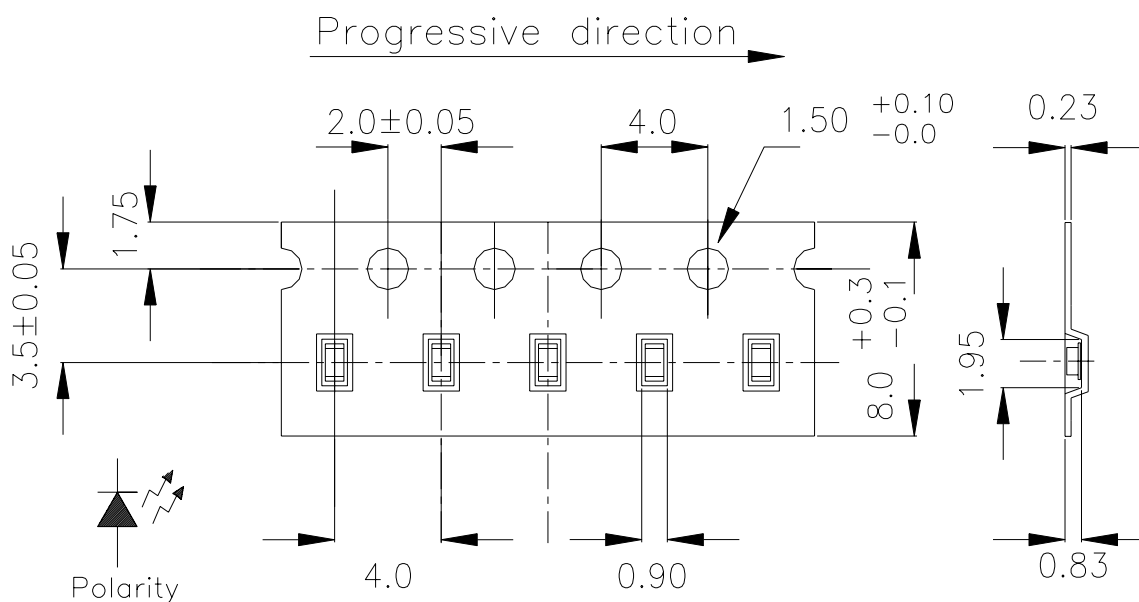
Reel Dimensions



Note: The tolerances unless mentioned is $\pm 0.1\text{mm}$,Unit = mm

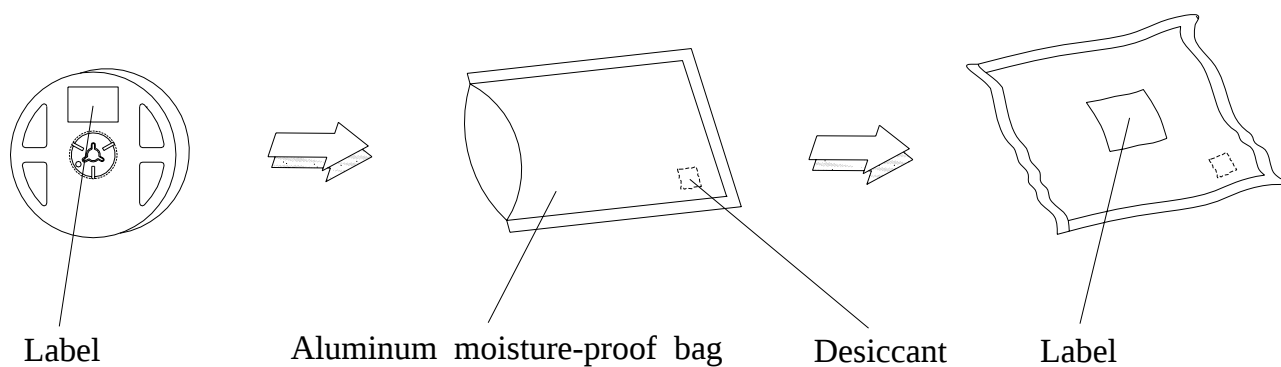
19-213/GHC-XS1T1N/3T

Carrier Tape Dimensions: Loaded quantity 3000 PCS per reel



Note: The tolerances unless mentioned is $\pm 0.1\text{mm}$, Unit = mm

Moisture Resistant Packaging



Reliability Test Items And Conditions

The reliability of products shall be satisfied with items listed below.

Confidence level : 90%

LTPD : 10%

No.	Items	Test Condition	Test Hours/Cycles	Sample Size	Ac/Re
1	Reflow Soldering	Temp. : 260°C±5°C Min. 5sec.	6 Min.	22 PCS.	0/1
2	Temperature Cycle	H : +100°C 15min ∫ 5 min L : -40°C 15min	300 Cycles	22 PCS.	0/1
3	Thermal Shock	H : +100°C 5min ∫ 10 sec L : -10°C 5min	300 Cycles	22 PCS.	0/1
4	High Temperature Storage	Temp. : 100°C	1000 Hrs.	22 PCS.	0/1
5	Low Temperature Storage	Temp. : -40°C	1000 Hrs.	22 PCS.	0/1
6	DC Operating Life	I _F = 20 mA	1000 Hrs.	22 PCS.	0/1
7	High Temperature / High Humidity	85°C / 85%RH	1000 Hrs.	22 PCS.	0/1

Precautions For Use**1. Over-current-proof**

Customer must apply resistors for protection , otherwise slight voltage shift will cause big current change (Burn out will happen).

2. Storage

2.1 Do not open moisture proof bag before the products are ready to use.

2.2 Before opening the package, the LEDs should be kept at 30°C or less and 90%RH or less.

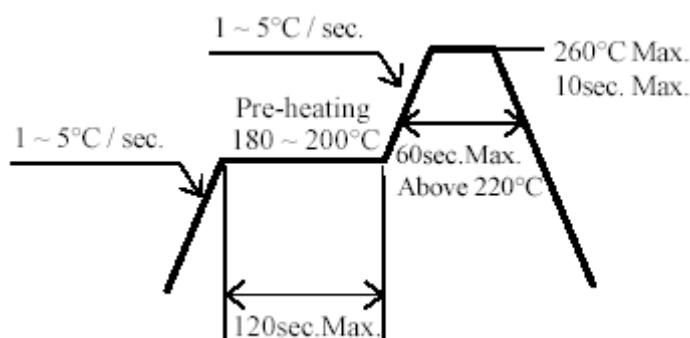
2.3 The LEDs should be used within a year.

2.4 After opening the package, the LEDs should be kept at 30°C or less and 70%RH or less.

2.5 The LEDs should be used within 168 hours (7 days) after opening the package.

2.6 If the moisture absorbent material (silica gel) has faded away or the LEDs have exceeded the storage time, baking treatment should be performed using the following conditions.

Baking treatment : 60±5°C for 24 hours.

3. Soldering Condition**3.1 Pb-free solder temperature profile**

3.2 Reflow soldering should not be done more than two times.

3.3 When soldering, do not put stress on the LEDs during heating.

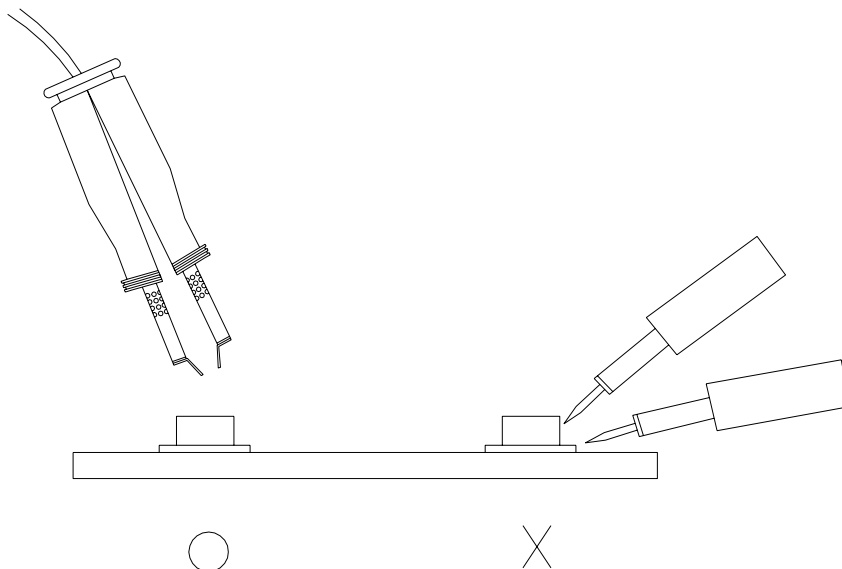
3.4 After soldering, do not warp the circuit board.

4. Soldering Iron

Each terminal is to go to the tip of soldering iron temperature less than 350°C for 3 seconds within once in less than the soldering iron capacity 25W. Leave two seconds and more intervals, and do soldering of each terminal. Be careful because the damage of the product is often started at the time of the hand solder.

5.Repairing

Repair should not be done after the LEDs have been soldered. When repairing is unavoidable, a double-head soldering iron should be used (as below figure). It should be confirmed beforehand whether the characteristics of the LEDs will or will not be damaged by repairing.



EVERLIGHT ELECTRONICS CO., LTD.

Office: No 25, Lane 76, Sec 3, Chung Yang Rd,
Tucheng, Taipei 236, Taiwan, R.O.C

Tel: 886-2-2267-2000, 2267-9936

Fax: 886-2267-6244, 2267-6189, 2267-6306

<http://www.everlight.com>

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А